

OFERTA DE BECA

Beca de colaboración con cargo a convenios/proyectos de investigación

Madrid, ..4. de ...septiembre.... de 20..18

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Perfil: | Estudiante Máster Ingeniería Telecomunicación | |
| 2. Categoría: | Estudiante | |
| 3. Línea de investigación: | Desarrollo hardware de dispositivos medicos. | |
| 4. Centro de trabajo: | ETSI Telecomunicacion | |
| 5. Dirección: | Avda Complutense 30 28040 Madrid | |
| 6. Jornada (h/sem.): | 12,00 | (jornada completa>= 30 h/semana) |
| 7. Asignación bruta/mes (€): | €250,00 | |
| 8. Duración prevista(meses): | 4 | 9. Fecha prevista de inicio: 15-09-18 |

| | | |
|--|---|--|
| 10. Titulación requerida: | Grado en ingeniería de tecnologías y servicios de telecomunicaciones | |
| 11. Experiencia necesaria: | Estudiante del Máster de Ingeniería de Telecomunicación Recomendable experiencia en análisis fiabilidad de equipos electrónicos y/o impresión 3D | |
| 12. Otros: (grupo de investigación, línea de investigación, condiciones particulares, etc., que considere necesario precisar) | Grupo de Investigación BIT-UPM | |

Interesados remitir curriculum vitae a: (correo electrónico)

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: 14 de ...septiembre.... de 20..18 a las horas

NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales

El Investigador responsable:



Fdo.: Andrés Santos Lleó.....

[Nombre completo y apellidos]



OFERTA PUBLICADA en:

Fecha de publicación: ..4.. / ..09 / ..2018

Tablón de anuncios del centro:

Web (indicar dirección web completa y adjuntar copia de pantalla):